

1										2										3										4									
										수정내용																													
										부호					내용					수정자					승인자					년 월 일									
										△																													
										△																													
가공										ST										ST(기준)										ST(개선)									
A										B										A										B									

6	SPRING RING	1	MBsBD	Gold Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DBD01173-1345/1 (HB007) DBD01177-135/1 (HB007)
4	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00051-1345/1 (FB002)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00935-135/1 (EB004)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01179-135/1 (DB008B)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01174-1345/1 (DB008)

대체가능재질		품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	±0.1	년월일 2000. 3. 21. 승인 감도 재도 작성부서 연 구 소 적도 4/1 단위 mm 총량 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
.*	±0.05						
재질		도명 KJD-R50-5 도번 CN00647-7/1 K385-262-000					
열처리							
보호피막처리							